

삼성전기 2020년 3분기 실적

2020, 10, 26







Disclaimer

본 자료는 2020년 3분기 실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 것으로,

본 자료의 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

한편 본 자료는 일부 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 실제 결과와 향후 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.



목차

- I. 2020년 3분기 실적
- Ⅱ. 사업부별 실적 및 전망
- Ⅲ. 별첨



2020년 3분기 실적

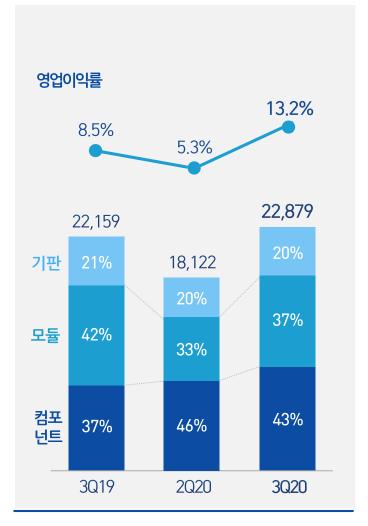
주요 실적

(단위: 억원)

매출액	및	영언	0	인	륰
		ОП	_		

(단위: 억원)

		3Q20	2Q20	QoQ	3Q19	YoY
OH .	출 액	22,879	18,122	26%↑	22,159	3%↑
컴	포넌트	9,832	8,396	17% ↑	8,201	20% ↑
모	듈	8,527	6,048	41% ↑	9,410	9%↓
7	판	4,520	3,678	23%↑	4,548	1%↓
	걸이익 %)	3,025 (13.2%)	960 (5.3%)	215% ↑	1,892 (8.5%)	60%↑
	선이익 %)	3,007 (13.1%)	678 (3.7%)	344%↑	1,753 (7.9%)	72%↑
	순이익 %)	2,302 (10.1%)	392 (2.2%)	487%↑	1,035 (4.7%)	122% ↑



[※] 당기순이익은 지배기업 소유주지분 순이익

2020년 3분기 재무현황

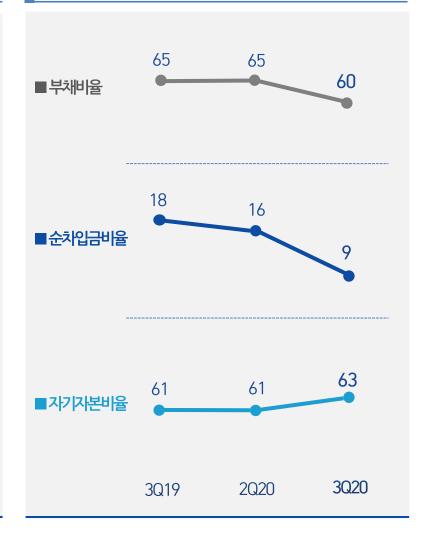
재무상태표

(단위: 억원)

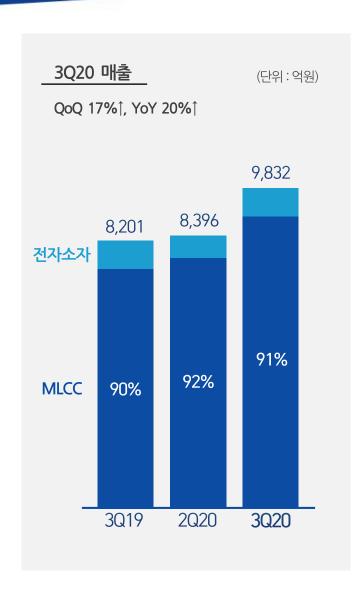
		3Q20	2Q20	QoQ	3Q19
7	사 산 총 계	92,455	91,884	1%↑	90,834
	현금성자산	14,742	15,116	2%↓	12,927
	매출채권	9,810	8,634	14% ↑	12,029
	재고자산	11,697	11,731	0.3%↓	11,869
	투자자산	2,062	2,129	3%↓	2,163
	유형자산	46,283	46,219	0.1% ↑	45,919
	기타자산	7,861	8,055	2%↓	5,927
브	루 채 총 계	34,578	36,286	5%↓	35,704
	총차입금	19,985	23,819	16%↓	22,999
	순차입금	5,243	8,703	40%↓	10,072
7	사 본 총 계	57,877	55,598	4%↑	55,130
	자본금	3,880	3,880	_	3,880

주요 지표

(단위:%)



컴포넌트솔루션 사업부



'20년 3분기 실적

- 고부가 MLCC 공급 확대로 사업부 매출 증가
 - 주요 거래선향 모바일용 소형·고용량 제품 확판
 - 전장용 수요 회복에 따른 제품 공급 증가
- 수율, 설비효율 개선을 통한 수익성 제고
 - 해외 생산거점 수율 개선
 - Neck 공정 중심 생산성 개선으로 설비효율 향상

시장 전망 및 추진 전략

- 모바일, PC, 게임기 등 IT 관련 수요 지속 전망
 - → 소형/초고용량 등 IT용 고부가품 공급 확대
- 자동차 수요 회복에 따른 전장용 수요 증가
 - →고신뢰성 제품 라인업 추가 확보를 통한 공급 확대

모듈솔루션 사업부



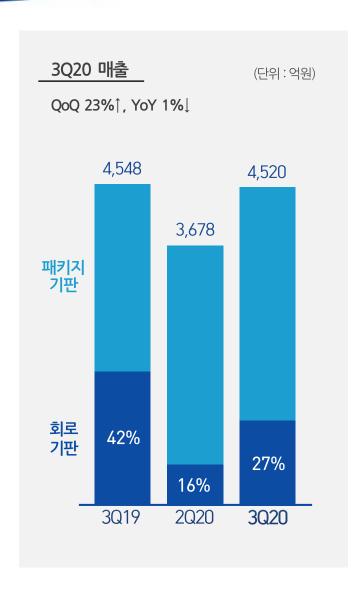
'20년 3분기 실적

- 국내외 거래선 신규 플래그십 출시로 매출 증가
 - Folded Zoom 등 고성능 카메라모듈 공급 확대
- 5G 통신모듈 제품 양산 개시
 - 5G mmWave용 고사양 안테나모듈 공급

시장 전망 및 추진 전략

- 카메라모듈 광학줌 고기능화 및 고화소 채용 증가
 - → 플래그십용 고성능 카메라모듈 신제품 공급 및 보급형 中 고사양 스마트폰용 제품 본격 공급
- 5G 통신모듈 시장 확대
 - → 5G mmWave용 안테나모듈 거래선 다변화

기판솔루션 사업부



'20년 3분기 실적

- 패키지기판 및 회로기판 등 전부문 매출 증가
 - 모바일 AP용 BGA 및 박판 CPU용 FCBGA 공급 확대
 - 플래그십 신모델향 OLED용 RFPCB 공급 개시
- 고부가 제품 매출 확대를 통한 수익성 향상
 - 5G용 등 고다층 기판 비중 확대 및 패키지 Full 가동 체제 지속
 - 신규 RFPCB 매출 확대를 통한 이익률 개선

시장 전망 및 추진 전략

- 고사양패키지 기판 수요 견조 지속
 - → 5G/전장/박판 CPU용 등 고부가 패키지기판 생산 확대
 - → 고다층/미세회로 등 차세대 선행기술 확보로 시장 선도

별첨. 손익계산서

(단위 : 억원)	3Q20	2Q20	QoQ	3Q19	YoY
매 출 액	22,879	18,122	26% ↑	22,159	3%↑
매출원가	16,975	14,493	17% ↑	16,772	1%↑
매출총이익 (%)	5,904 (25.8%)	3,629 (20.0%)	63%↑ (5.8%p↑)	5,387 (24.3%)	10%↑ (1.5%p↑)
판 관 비	2,879	2,669	8% ↑	3,495	18%↓
영 업 이 익 (%)	3,025 (13.2%)	960 (5.3%)	215%↑ (7.9%p↑)	1,892 (8.5%)	60%↑ (4.7%p↑)
영업외손익	-18	- 282	-	-139	-
세 전 이 익 (%)	3,007 (13.1%)	678 (3.7%)	344%↑ (9.4%p↑)	1,753 (7.9%)	72%↑ (5.2%p↑)
법인세비용	642	200	221% ↑	523	23% ↑
당기순이익 (%)	2,302 (10.1%)	392 (2.2%)	487%↑ (7.9%p↑)	1,035 (4.7%)	122%↑ (5.4%p↑)

[※] 당기순이익은 지배기업 소유주지분 순이익

별첨. 재무상태표

(단위 : 억원)	3Q20	2Q20	QoQ	3Q19	YoY
자 산 총 계	92,455	91,884	1% ↑	90,834	2%↑
유동자산	40,094	39,361	2%↑	39,476	2%↑
현금성자산	14,742	15,116	2%↓	12,927	14%↑
매출채권	9,810	8,634	14% ↑	12,029	18%↓
재고자산	11,697	11,731	0.3%↓	11,869	1%↓
기타유동자산	3,845	3,880	1%↓	2,651	45% ↑
비유동자산	52,361	52,523	0.3%↓	51,358	2%↑
투자자산	2,062	2,129	3%↓	2,163	5%↓
유형자산	46,283	46,219	0.1% ↑	45,919	1%↑
무형자산	1,446	1,429	1% ↑	740	95% ↑
기타비유동자신	2,570	2,746	6%↓	2,536	1%↑
부 채 총 계	34,578	36,286	5%↓	35,704	3%↓
유동부채	20,936	22,732	8%↓	22,053	5%↓
비유동부채	13,642	13,554	1% ↑	13,651	0.1%↓
자 본 총 계	57,877	55,598	4%↑	55,130	5% ↑
자 본 금	3,880	3,880	-	3,880	-

별첨. 현금흐름표

	(단위 : 억원)	3Q20	2Q20	3Q19
	기초 현금	15,116	12,835	9,660
	영업활동 현금흐름	5,568	5,659	4,042
	순이익	2,400	457	1,094
	감가상각비	2,122	2,164	2,113
	투자활동 현금흐름	-2,132	-1,903	-1,672
	유·무형자산 증감	-2,122	-1,963	-3,684
	재무활동 현금흐름	-3,803	-1,340	-54
	차입금 증감	-3,630	-302	345
외회	표시 현금의 환율변동 효과	- 7	-135	951
	현금 증감	-374	2,281	3,267
	기말 현금	14,742	15,116	12,927